



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

MCIMX513DJM8C

Număr parc	MCIMX513DJM8C	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Freescale / NXP Semiconductors	Starea stocului	2155 pcs stock
Descriere produs	IC MPU I.MX51 800MHZ 529BGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	i.MX512/3/5 Fact Sheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

2155 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

420 pcs

\$23.904

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de MCIMX513DJM8C

Tensiune - I / O	1.2V, 1.875V, 2.775V, 3.0V	USB	USB 2.0 (3), USB 2.0 + PHY (1)
Pachetul dispozitivului furnizor	529-BGA (19x19)	Viteză	800MHz
Serie	i.MX51	Caracteristici de securitate	ARM TZ, Boot Security, Cryptography, RTIC, Secure Fusebox, Secure JTAG, Secure Memory, Secure RTC
SATA	-	Controlere RAM	LPDDR, DDR2
Pachet / Caz	529-LFBGA	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	-20°C ~ 85°C (TC)	Numărul de miezuri / lățime de magistrală	1 Core, 32-Bit
Tipul de montare	Surface Mount	Accelerarea graficii	No
Ethernet	10/100Mbps (1)	Afișaje și controale de interfață	Keypad, LCD
Procesor Core	ARM® Cortex®-A8	Co-Procesoare / DSP	Multimedia; NEON™ SIMD
Numărul produsului de bază	MCIMX513	Interfețe suplimentare	1-Wire, AC97, I ² C, I ² S, MMC/SD, SPI, SSI, UART

Vești înrudite



Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureSonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

Future Future Industrial Network Infra

2023/07/21

2023/09/18

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

2023/08/31

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

2023/09/15

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

2023/07/14

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15